

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-75109
(P2001-75109A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト ⁸ (参考)
G 0 2 F 1/1339	5 0 5	G 0 2 F 1/1339	5 0 5
C 0 8 G 59/20		C 0 8 G 59/20	
59/40		59/40	
C 0 9 K 3/10		C 0 9 K 3/10	L
			Q

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-174099(P2000-174099)

(22)出願日 平成12年6月9日(2000.6.9)

(31)優先権主張番号 特願平11-170362

(32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16)

(33)優先権主張国 日本(J P)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 嶋井 澄男

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(72)発明者 中重 麻美

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(74)代理人 100094466

弁理士 友松 英爾 (外1名)

(54)【発明の名称】 プラスチック基板液晶表示素子用シール剤、該シール剤を用いたプラスチック基板液晶表示装置
とプラスチック基板液晶表示装置の製造方法

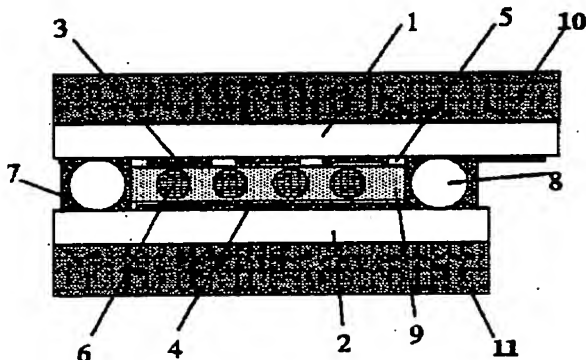
(57)【要約】 (修正有)

【課題】 フィルム液晶セルの組立工程の加熱温度条件で、フィルムの屈曲に追従可能な可撓性を有し、プラスチックフィルム基板への接着性が良好で、しかも耐液晶性に優れたプラスチックフィルム基板を用いた液晶表示素子用シール剤とそれを用いた液晶表示装置及び液晶表示装置の製造方法の提供。

【解決手段】 下記の各成分を含有することを特徴とするプラスチック基板を用いた液晶表示素子用シール剤

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ成分(主剤)、ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)、ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)、少なくとも1種類以上の平均粒径が2 μm以下のフィラー材料

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成分、イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂、反応性触媒材料として3級アミン系材料、シラン系カップリング剤、および該シール剤を用いたプラスチック基板液晶表示装置とプラスチック基板液晶表示装置の製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の各成分を含有することを特徴とするプラスチック基板を用いた液晶表示素子用シール剤。

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ成分(主剤)

ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)

ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)

少なくとも1種類以上の平均粒径が2 μ m以下のフィラー材料

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成分

イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂

反応性触媒材料として3級アミン系材料

シラン系カップリング剤

【請求項2】 エポキシ1とエポキシ2の配合比が90/10～60/40である請求項1記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項3】 エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の粘度が70～130Pa \cdot s/2.5rpm/25℃である請求項1～2のいずれかに記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項4】 エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の150℃におけるゲル化時間が240～360秒である請求項1～3のいずれかに記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項5】 エポキシ成分と硬化剤成分の硬化物のTgが35℃以上75℃以下である請求項1～4のいずれかに記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項6】 エポキシ成分および/または硬化剤成分に100℃以下でゲル化反応する高分子粒体が含有されている請求項1～5のいずれかに記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項7】 高分子粒体とその内部にゴム系材料を含有しているコアシェル型PMMA粒子である請求項6記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項8】 少なくとも1枚の基板がプラスチックフィルム基板からなる一対の基板間に液晶材料層が挟持され、該液晶材料層の周辺を請求項1～7のいずれかに記載のシール剤でシールされたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】 $\Delta\epsilon$ (誘電異方性)が10以上、かつしきい値電圧が1.5V以下の液晶材料を用いる請求項8記載の液晶表示装置。

【請求項10】 基板上にITO電極および配向膜を形成し、ラビング処理し、一方の基板に球状粒子スプレーを散布し、他方の基板に導電性粒子を含有したシール剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に両基板を重ね合わせ、該重ね合わされた基板を一定の圧力を印加し、シール剤をベークする液晶表示装置の製造方法におい

て、シール剤中に高分子粒体を含有し、かつ加熱処理の温度は配合された高分子粒体のゲル化開始温度よりも高い温度で処理することを特徴とする少なくとも一方の基板にプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 基板上にITO電極および配向膜を形成し、ラビング処理し、一方の基板に球状粒子スプレーを散布し、他方の基板に導電性粒子を含有したシール剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に両基板を重ね合わせ、該重ね合わされた基板を一定の圧力を印加し、シール剤をベークする液晶表示装置の製造方法において、シールベーク後圧力を解除する時の温度はシール剤のTg以下の温度であることを特徴とする少なくとも一方の基板にプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチック基板を用いた液晶表示素子に好適なプラスチック基板に対する接着性、可撓性、及び耐液晶性が良好なシール剤及び該シール剤を用いた液晶表示装置と液晶表示装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来技術】液晶表示素子は、薄く軽量で消費電力が低いことから、パソコンやワープロ用のディスプレイを始めとした多くの表示ディスプレイとして使用されている。これらに用いられる液晶表示素子はガラスを基板に使用したガラス液晶セルが大部分を占めていたが、近年、いわゆるモバイル機器への液晶セルの搭載が進展するに伴い、軽量性や否破砕性の要求からプラスチックフィルムを基板に用いた液晶表示素子が一部で用いられるようになってきた。

【0003】液晶表示素子はシール剤により液晶材料を素子の基板間に封入させた形態で構成されている。シール剤には表示素子にかかる応力で破壊されない接着強度が必要であり、また、液晶分子と直接接するため、液晶分子に悪影響を及ぼさない性質や、さらに、プラスチックを基板に用いた液晶表示素子では曲面の表示へのニーズもあるため、可撓性も備えた総合的な特性が必要とされる。特に近年では、モバイル用途の拡大に伴い、従来のものよりも耐熱性の優れたシール剤への要求が高くなってきている。

【0004】液晶表示素子のシール剤には熱硬化性エポキシ樹脂が用いられているが、ガラス基板液晶表示素子に対しフィルム基板表示素子では、ガラスに比べてプラスチックの耐熱性が低いため、シール剤の硬化温度をガラス表示素子と同程度に高く設定できず、耐熱性が劣る欠点があった。また、フィルム型液晶素子では、ガラス液晶素子ではほとんど必要とされない可撓性を具備しなければならない。このためフィルム型液晶素子では、ガ

ラス素子と異なるシール剤を用いたり、また、ガラス用シール剤を低い温度で硬化させ使用することがなされてきた。このため、フィルム表示素子では、ガラス表示素子に比べ、シール剤に必要とされる特性の中で、特に高温で保存すると、シール剤中に液晶が混入、膨潤することで引き起こされる接着強度の低下や、シール剤による液晶のスイッチング電流の増大による動作不良等の耐液晶性に問題があり、これを克服した信頼性の高いシール剤が求められていた。

【0005】そこで、これらの問題を解決するため、特許第2129470号では、フィルム表示素子用シール剤としてポリオール型のエポキシ樹脂を用いたシール剤が開示されている。これによりシール剤の可撓性と接着強度は達成できるが、80℃以上の高温下で液晶セルを保存すると、シール剤の膨潤や、液晶のスイッチング電流値が徐々に上昇し、耐熱性がまだ十分でない問題があった。特開平9-12679号では、フィルム表示素子用シール剤として室温で液状のシリコン変性エポキシを10～50重量部、室温で液状のビスフェノール型エポキシ樹脂を90～50重量部、室温で液状の3官能チオール硬化剤を20～80重量部、シランカップリング剤を0.5～5.0重量部、平均粒径が1μm以下の無定型シリカを1～10重量部、平均粒径が2μm以下の無定型シリカ以外の無機充填剤を5～50重量部を必須成分として含有するシール剤が開示されているが、80℃以上の高温下で液晶セルを保存すると液晶のスイッチング電流値が徐々に上昇し、耐熱性がまだ十分でない問題があった。

【0006】特開平9-15611号では、液晶セルの組立用シール剤組成物として、エポキシ樹脂成分として、(a)室温で液状のポリエチレングリコールジグリシジルエーテルを10～50重量部、(b)室温で液状のビスフェノール型エポキシ樹脂を90～50重量部、エポキシ樹脂硬化剤として、(c)室温で液状の三官能チオール化合物を20～80重量部、さらにその他の成分として、(d)シランカップリング剤を0.5～5.0重量部、(e)平均粒径が1μm以下の無定型シリカを1～10重量部、(f)平均粒径が2μm以下の、無定型シリカ以外の無機充填剤を5～50重量部を必須成分として含有するシール剤が開示されているが、(a)のポリエチレングリコールジグリシジルエーテルと

(b)のビスフェノール型エポキシ樹脂を混合したエポキシ樹脂と(c)の三官能チオール化合物との硬化物は可撓性が高く、フィルム基板に対する接着性が高いとい

う利点はあるが、信頼性が乏しく、80℃以上の高温保存試験で液晶のスイッチング電流値が上昇するという問題が発生する。また、シール剤の中に金属粒子を含有させて、片側電極をスルフォールし、電極端子を片側取りだしにするパネル構造の場合、開示されたシール剤では高温高湿の保存試験で金属粒子による上下導通部の接続抵抗が上昇し、表示不良が発生する。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、フィルム液晶セルの組立工程の加熱温度条件で、フィルムの屈曲に追従可能な可撓性を有し、プラスチックフィルム基板への接着性が良好で、しかも耐液晶性に優れたプラスチックフィルム基板を用いた液晶表示素子用シール剤とそれを用いた液晶表示装置及び液晶表示装置の製造方法を提供することにある。また、シール剤の硬化物はパネル特性に大きな影響を及ぼし、例えば液晶材料は活性な官能基を有する材料もブレンドされるため、液晶中にシール剤中のイオン成分や低分子量化合物が溶出し、消費電流値を増大させたり、外気の水分を吸収し、シール剤が膨潤し、シール部内で上下導通部構造を有したパネルでは、接続不良が発生する場合もあるが、本発明のシール剤は、このようなシール部内上下導通構造を有するパネルにおいても、上下導通部の接続抵抗が高温高湿保存試験後も安定な信頼性の高い液晶表示装置とその製造方法を提供できるものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討した結果、液晶セル用シール剤において特定のエポキシ樹脂を組み合わせ、さらに硬化剤として特定のチオール系化合物を使用すること等によって上記問題点が解決されることを見出し本発明に到達することができた。

【0009】プラスチックフィルム基板に対する高い接着性、剥離強度を得るためには、特許第2129470号でも示しているように、エポキシ樹脂は下記構造式(1)、(2)、(3)、(4)に示されるようなアルキレングリコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)が特に優れているが、このアルキレングリコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)の硬化物は耐液晶性が劣る。そこで、耐熱性が良好なビスフェノール型のエポキシ樹脂(エポキシ2)との混合物にすることにより、耐液晶性の改善を試み、以下のような知見を得ることができた。

【0010】

【化1】

10

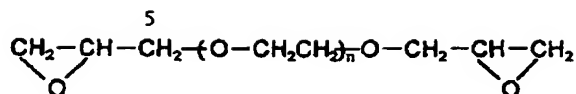
20

30

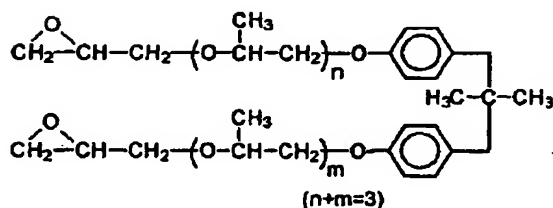
40

(4)

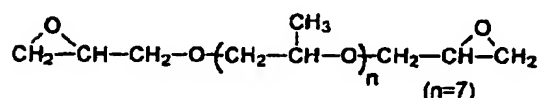
6



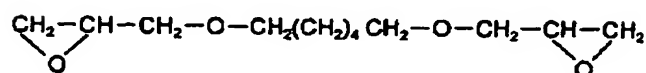
(1)



(2)



(3)



(4)

【0011】アルキレングリコール型エポキシ樹脂（エポキシ1）の種類によっても、耐液晶性、接着性が異なり、また、下記構造式（5）、（6）に示すようなビスフェノール型のエポキシ樹脂（エポキシ2）の配合量を多くすることにより、接着性は低下するが、耐液晶性は改善される。すなわち、前記エポキシ1の配合量が多くなると、耐液晶性が向上し、接着性が低下する。逆に前記エポキシ2の配合量が多くなると、耐液晶性が低下し、接着性が向上する。従って、上記の配合が両者を満足する最適範囲となる。また、特に上記構造式（2）に示すようなビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂（エポキシ1）は配合量を多くしても耐液晶性の低下が小さく、接着性は得られやすい。

【0012】エポキシ2配合量（wt%）と比抵抗（ $\Omega \cdot \text{cm}$ ）の関係およびエポキシ2配合量と基板の接着強度（g/5mm）の関係を表1および表2に示す。

【0013】

【表1】

液晶材料	RC-4087
エポキシ2配合量(wt%)	比抵抗($\Omega \cdot \text{cm}$)
0	1.40E+10
5	9.80E+09
10	7.10E+09
20	6.70E+09
30	3.60E+09
40	1.80E+09
50	7.20E+08
60	3.00E+08
従来材料	2.00E+09

【0014】

【表2】

基板の接着強度

エポキシ2配合量(wt%)	接着強度(g/5mm)	
	基板A(従来品)	基板B(改良品)
0	400	170
5	512	240
10	666	303
20	761	540
30	772	580
40	762	590
50	766	620
60	778	618
従来材料	780	616

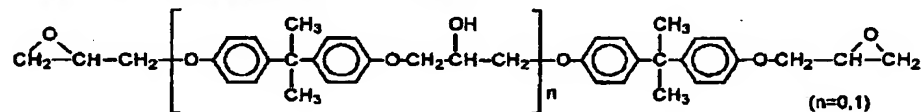
【0015】前表1および2において、従来材料とは、比較例1で示された材料である。基板Aは、厚さ100 μ mのポリカーボネートフィルムの両面にエチレンビニルアルコール共重合体よりなるガスバリアー膜と保護コート膜が形成された基板であり、ガスバリアー膜と保護コート膜の合計厚さは約10 μ mである。基板Bは、厚さ100 μ mのポリカーボネートフィルムの片面にSiO₂膜が約0.1 μ m、もう一方の面にガスバリアーと耐溶剤コートを兼ねた有機膜が形成された基板である。ITO面(接着剤層)は有機膜側で、有機膜の厚さが約2 μ mとなっている。また、前記接着強度は、シール厚*

*さ6.5 μ m、5mm幅のシール部の90°剥離強度データである。

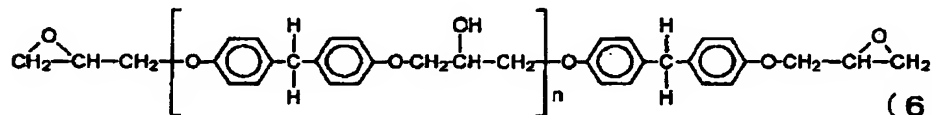
【0016】以上の結果より、フィルム基板への接着性が高く、耐液晶性が良好なシール剤は、主剤が前記ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)と前記分子内にビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)の混合物が良いこと、この時の両者の配合比は90/10~60/40、さらに好ましくは、80/20~70/30であることが判明した。

【0017】

【化2】



(5)

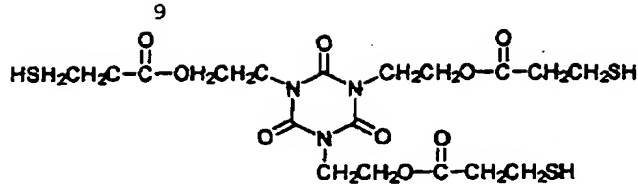


(6)

【0018】前記エポキシ樹脂の混合物の硬化剤としては、脂肪族アミン、3級アミン系は可使時間が短く、耐液晶性が低く、使用できない。芳香族アミンは毒性が強い、常温で固体の材料が多い、硬化温度が高い等の理由により、使用できにくく、酸無水物、イミダゾール系は、硬化温度が高く、フィルム基板には使えず、ガラス基板用シール剤として使用されているあるいは検討されている、1液配合用硬化剤〔ジシアジアンミド(DICY)〕、ヒドラジド系、イミダゾール変性系潜在性硬化剤、ポリアミン変性系潜在性硬化剤、尿素アダクト系潜在性硬化剤はいずれも100℃以上の硬化温度が必要で、フィルム基板への適用は難しい。また、ポリチオー

ル系材料は3級アミン系材料の添加で低温化が可能であるが、可使時間の調整が難しい、耐液晶性が得にくい等の問題がある。本発明者らは、特に下記構造式(7)の2,4,6-トリオキソ-1,3,5-トリイソトリエチルトリス(3-メルカプトプロピオナート)のような分子骨格内にイソシアヌレート骨格を有する3官能ポリチオールは添加触媒量で硬化速度の調整が容易で、しかも耐液晶性の低下も小さく、プラスチックフィルム基板を用いるLCD用のシール剤の優れた硬化剤であることが判明した。

【化3】



(7)

【0019】前記チオール系硬化剤を用いたエポキシは3級アミン系の触媒添加で硬化が促進され、添加量が多いほど、反応はより低温化、短時間化になる。したがって、本発明で用いる硬化剤は、前記の4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリイソプロピルエチルトリス(3-メルカプトプロピオナート)のような分子骨格内にイソシアヌレート骨格を有する3官能ポリチオールと3級アミン系の触媒を併用することが好ましい。前記3級アミン系の触媒材料としては、2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノール、2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノールと酸(オクチル酸、カルボン酸等)との塩等がある。ただし、触媒量が少なすぎると硬化が遅くなり、一次ベーク条件での硬化が不十分になる。また多すぎると、室温での硬化も早くなり、可使時間が短くなり、生産性が悪くなる。

【0020】本発明のシール剤にはスクリーン印刷適合性のためフィラー材料の添加が必須となる。添加するフィラーの例としては、酸化チタン、シリカ、アルミナ、炭酸カルシウムなどを挙げることが出来る。炭酸カルシウムは比重が大きく、沈降することが多く、保存安定性に問題があり、フィラー材料としてはシリカ、酸化チタン、アルミナが好ましい。これらのフィラーは単独あるいは複数で用いることが出来、エポキシ成分、あるいは硬化剤成分、あるいはその両方に添加することが出来る。添加の方法はホモジナイザーや3本ロールミルが適当である。添加量はエポキシ成分あるいは硬化剤成分の100重量部に対して5~70重量部が適当である。

【0021】基板表面の改質、樹脂とフィラーの反応による基板との接着強度の向上あるいは耐液晶性向上のため、シランカップリング剤を添加する。シランカップリング剤の例としては、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)γ-アミノプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。これらの添加量はエポキシ樹脂100重量部に対して0.5~20重量部、好ましくは1~10重量部である。

【0022】前述の技術的知見から明らかなように、本発明のプラスチック基板を用いた液晶表示装置用シール剤は、下記の各成分を含有することを特徴とする。

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ成分(主剤)

ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)

ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)

10 少なくとも1種類以上の平均粒径が2 μm以下のフィラー材料

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成分

イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂

反応性触媒材料として3級アミン系材料

シラン系カップリング剤

【0023】前記のエポキシ樹脂と硬化剤の反応は加熱により、反応が開始し、粘度が低下した後に、硬化が進み、増粘していくが、一度粘度が低下するため、シール剤が流れ出し、シールの直進性が乱れるという問題が発生する。そこで、一般には、粒径の非常に細かい粒子(一次粒子がμmオーダーの材料)が、使用されるが、LCDのような6 μm程度の狭ギャップでは、それだけでは押さえられない。上下基板を重ね合わせ後、室温で長時間放置したり、低温(40℃以下)で長時間ベークする方法が採られ、非常に生産性の悪い工程設定になる。前記ゲル化はゲル化開始温度より充分高い温度(100℃以上)であれば、数秒で起こるが、基板のカー

30 ンを考慮すると1分以上は必要になる。100℃を超える温度で1分以上プリベークすると主剤と硬化剤の反応が進みすぎ、接着性不良が発生するため100℃以下で処理する必要がある。

【0024】この問題を鑑みて、シール剤中に100℃以下の温度でゲル化反応する高分子粒子を含有させ、粘度低下に伴うシール剤の流れ出しを防止することが提案されている。このような高分子粒子としては、特公平7-53855号や特開平5-271333号で例示され、主として、熱硬化樹脂の改質を目的として使用されている。このような高分子粒子としてはアクリル系粒子、塩化ビニル系粒子、スチレン系粒子等があるが、材料の安定性からアクリル系粒子(ポリメチルメタアクリレート)が好ましい。

【0025】本発明においても、前記高分子粒子を主剤、硬化剤の少なくとも一方に添加し、スクリーン印刷後、100℃以下の前記高分子粒子のゲル化開始温度以上の温度でプリベークし、増粘させ、しかる後に重ね合わせ、シールベークすることにより、シールの流れ出しを防止し、シールの直進性を向上させることが出来る。

【0026】前記高分子粒子としては、高分子粒子内部にゴム系の材料を包含しているコア-シェルタイプのP

MMA微粒子が特に好ましい。すなわち、このPMMA微粒子を本発明のシール剤に混合すると、シール強度が未処理のものに比べると、90°のシール剥離強度で約20%の強度上昇が認められた。この現象は、エポキシ硬化物中にコアシェル型粒子が分散され、海島状態をとるミクロ相分離構造をとっているために、エポキシ樹脂が強靱化された結果によるものと考えら、シール強度を向上する有効な方法である。

【0027】本発明の液晶表示装置は、例えば図3に示すように、少なくとも1枚のプラスチックフィルム基板1、2からなり、ITO電極3、4が加工され、基板表面に配向膜5、球状粒子スペーサー6、液晶材料9が介在し、周辺を前記の本発明のシール剤7でシールされた構成からなるものである。

【0028】液晶材料はLCDに対する要求特性（例えば、duty比、駆動電圧、応答速度）によって材料の種類、配合比等を調整し、10種類程度の混合物となっている。ところで、最近、携帯電話、PHS、カードベ
10 ジャー等の軽量、薄型の情報端末機が多く生産されてきたが、これらに求められる液晶材料特性はDuty比が1/16~1/64、低電圧、高速応答のSTN型LCDであり、例えばHigh Duty用(1/100
duty以上)の液晶材料では駆動電圧が1.5V以上で $\Delta\epsilon$ が10以下の特性を要求される。

【0029】しかしながら、駆動電圧が1.5V以下、液晶の $\Delta\epsilon$ が10以上の液晶材料を用いる場合には、特
開平9-15611号で示されるような公知のシール剤を用いても信頼性試験(80℃以上高温環境及び60℃
90%以上の高温高湿環境の放置試験、動作試験)にお
いて、液晶の消費電流増大、配向不良等の問題は発生し
ないが、液晶に前記のような低電圧化や高速化を求め
ると、液晶材料が敏感になり、周辺材料の影響を受け
30 くなり、液晶の比抵抗値の低下に伴う消費電流値の増
加、配向性の劣化等の問題が発生するが、本発明のシ
ール剤を用いると前記問題が解決できることがわかった。

【0030】プラスチックフィルム基板のベース材料としては、ポリカーボネートフィルム、ポリエーテルサル
フォンフィルム、ポリサルフォンフィルム等がある。し
かし、ベース基板単独ではガスバリアー性、耐溶剤性等
の諸特性が不十分のため基板の両面、あるいは片面にガ
スバリアー層、保護膜等の無機物、あるいは有機物の
コーティング膜が形成され、その上にITO膜が形成され
る。基板厚は総厚で0.1~0.3mmである。

【0031】最近、基板の低コスト化とガスバリアー性
の向上の観点からITO電極面の裏面に無機バリアー膜
(SiO_2)を設け、ITO面には約5 μm 厚の薄い有機
コートが設けられた改良型新基板が開発されている。
この基板は、シール剤が直接接着する有機コート層が薄
いため、シール強度が得られにくくなっている。本発明
のシール剤では、このような基板にも対応できるシール

剤となっている。

【0032】本発明の液晶表示装置の製造方法は、少な
くとも1枚がプラスチックフィルム基板である基板上に
ITO電極と配向膜の形成およびラビング処理が行わ
れ、一方の基板に球状粒子スペーサーを散布し、他方の
基板にシール剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に
両基板を重ね合わせ、重ね合わされた基板を一定の圧力
を印加し、シール剤をベークして実施されるが、シール
ベーク後圧力を解除する時の温度は、Tg以上の温度で
圧力を解除すると、上下導通部の接続抵抗が上昇するこ
とがあり、歩留まりを低下させるのでシール剤のTg以
下の温度であることが好ましい。

【0033】シール剤の基板への塗布は、スクリーン印
刷法で行う。スクリーン印刷法では、シール剤の粘度に
よって、膜厚が異なる。また、粘度が低すぎると、にじ
みが発生し、シール剤の直進性が悪くなる。高すぎる
と、シールカスレやシール版の目づまりが発生しやす
くなる。そこで、均一なシール幅を得るため、主剤、硬化
剤混合後の粘度値を設定する必要があり、本発明におけ
るシール剤の粘度は70~130Pa·s/2.5rpm/25℃である。

【0034】一次ベーク条件はフィルム基板の耐熱性、
基板の寸法変化、熱、圧力下の基板変形、生産性等総合
的に決定される条件であるが、温度は60℃以下、時間
は6時間以下が好ましく、このような条件で行う一次ベ
ークで、シール剤をある程度硬化させる必要がある。あ
る程度とは、一次ベーク後、圧力を解除したときにシール
内部に気泡が混入しないレベルを言う。硬化レベルの
管理項目として、150℃熱板上でのゲル化時間に着目
した。このゲル化時間は240~360secが好まし
い。240sec未満では可使時間が短くなり(室温で
2時間以下)好ましくない。360secを越えると6
0℃6時間で硬化しなくなり、シールベーク圧解除した
ときにシール内部に気泡が混入し、外観不良が発生す
る。したがって、フィルム基板用シール剤として、求め
られる硬化条件は、加圧状態(一次ベーク)での硬化温
度は80℃以下、加圧フリーでは120℃以下が好まし
い。

【0035】前述のように、シール剤の硬化物はパネル
特性に大きな影響を及ぼす。すなわち、液晶材料は活性
な官能基を有する材料もブレンドされるため、液晶中に
シール剤中のイオン成分や低分子量化合物が溶出し、消
費電流値を増大させたり、外気の水分を吸収し、シール
剤が膨潤し、シール部内で上下導通部構造を有したパネ
ルでは、接続不良が発生する場合もある。従ってシール
剤には耐熱性、耐液晶性が要求される。そこで、シール
剤硬化物特性の中でもシール剤の硬化物Tgとの関係に
ついて鋭意検討した。その結果、硬化物Tgとパネルの
信頼性特性の間に、相関性が得られることがわかった。
すなわち、Tgが35℃未満の場合、消費電流値は上昇

しやすく、また上下導通部の接続抵抗が、環境保存試験で増加する傾向が認められた。35℃以上では電流値の増加及び上下導通部の抵抗増加が緩和され、目標の信頼性を達成できることがわかった。75℃以上では硬化物が硬くなり過ぎ、基板の表面コート層の種類によっては、シール強度は低下することがわかった。従って、シール剤の硬化物Tgは35℃以上75℃以下が好ましい。

【0036】なお、前記の目標の信頼性とは80℃高温保存試験(240時間以上)、60℃90%の高温高湿保存試験(240時間以上)、70℃環境動作試験(240時間以上)、40℃90%環境動作試験(240時間以上)、ヒートサイクル試験をいう。

【0037】前記した技術的知見から明らかなように、本発明の耐液晶性及び接着性に優れた液晶用シール剤としては、以下の特性を満足するものが好ましい。

(1) エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の粘度が70~130Pa・s/2.5rpm/25℃。

(2) エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の150℃におけるゲル化時間が240~360sec。

(3) エポキシ成分と硬化剤成分の硬化物のTgが35℃以上75℃以下。

【0038】本発明者らは、本発明における液晶表示装置のシール剤の接着性及び耐液晶性を評価した。

(1) 接着性の評価

プラスチック基板、特に厚さ0.1mm程度のフィルム基板に対する接着性及び耐液晶性についての評価を行った。接着性の評価は、シール部の厚さが6μm、シール幅が2mmになるようなサンプルを作成し、90°剥離強度を測定し、接着性を評価した。

(2) 耐液晶性の評価

耐液晶性の評価は硬化したシール剤を高温下で液晶中に保存し、保存後の液晶の固有抵抗値を計測することや、シール剤への液晶の膨潤度を計測することで、耐液晶性がよく評価できることを確認した。この評価では、耐液晶性が悪いものは保存後の液晶は低い固有抵抗値となり、また、シール剤へ液晶が浸透膨潤しシール剤の重量が増加する。固有抵抗値が高いものは膨潤しない傾向となり、このような性能を有するシール剤は耐液晶性が高いと判定される。

【0039】

【実施態様】実施態様1

プラスチックフィルム基板を用いた液晶表示装置の作製方法

液晶表示装置用プラスチックフィルム基板上にフォトリソグラフィ法等の公知の方法でITO電極パターンを形成する。該基板面を洗浄後、ポリアミド、ポリイミド等の配向膜をフレキソ印刷法等の任意の方法でパターンに印刷する。所定の温度でベーク後、ラビング処理し、液晶の配向処理を完成する。ラビングゴミを超音波ドラ

イ洗浄で除去後、一方あるいは両方の基板に電極端子部に対応する位置の窓枠をあける(プレカット工程と略称する)。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄(30~60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水洗浄)を実施する。

【0040】一方の基板にセルギャップを決定するプラスチックあるいは無機物からなる球状粒子のギャップ材を散布し、他方の基板には、本発明で示すシール剤をスクリーン印刷し、シールブリベークを実施した後に、両基板の位置をアライメントし、重ね合わせる。シール剤には、ギャップ材粒子の粒径より0.5~2μm大きい粒径の金属(Au)が被覆されたプラスチック粒子を含有している。この時、ブリベーク温度はシール剤に含有する高分子粒子のゲル化開始温度以上の温度で1~3分間加熱する。加熱により、高分子粒子はゲル化し、増粘する。その結果、シールベーク時にシール剤が流れ出すことなく、均一なシールが達成できる。またシールブリベークはシール剤に内包する気泡を除去するためにも実施される工程である。重ね合わされた一対の基板はエアバッグ方式の加圧焼成器にセットし、60℃以下の温度で2~3kgf/cm²の圧力でシールベークする。ベーク時間はシール剤によって異なるが、3時間以上10時間以下である。ベーク終了後、圧力を解除し、基板を取り出すが、この時の温度がシール剤硬化物のTg温度以下に設定する必要がある。Tg以上の温度で圧力を解除すると、上下導通部の接続抵抗が上昇することがあり、歩留まりを低下させる。

【0041】次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分割するためのカットを実施する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに120℃以上の高温でベークし、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一が充分でないので、プレスして過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂が生産性の点で優れているが、エポキシ系の熱硬化型樹脂でもよい。

【0042】フロント側に偏光板あるいは位相差板つき偏光板を貼付する(TN型は偏光板、STN型は位相差板つき偏光板)。リヤ側には反射板つき偏光板あるいは半透過板つき偏光板を貼付し、反射型、あるいは半透過式パネルの完成となる。LCDユニットはさらに駆動回路や駆動回路とのコネクターを実装するが、本実施態様では省略する。

【0043】本発明は周辺材料の影響を受けやすい低電圧液晶材料を用いたPF-LCDにおいて、特に有効であり、他の材料系では達成不可能な信頼性を達成する画期的なシール剤を提供するものである。

【0044】

【実施例】以下に、本発明の実施例を示す。

【0045】実施例1

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と硬化剤を94部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔チッソ（株）RC-4096〕1.2ml中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗（以下、比抵抗と称す）と、保存前後のエポキシ硬化物の重量変化率（以下、膨潤率と称す）を測定した。その結果、抵抗は $2.8 \times 10^{10} \Omega \text{cm}$ 、膨潤率は1.00（膨潤せず）であった。

【0046】透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕のITO層をエッチング剥離した基板の上にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件で硬化させ、その90度剥離強度（以下、剥離強度と称す）を測定したところ、270gf/5mmであり、剥離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着性は充分であった。総厚105μmのベース材料がポリカーボネートフィルムで、裏面にSiO₂膜を設けた透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕を用い、フォトリソグラフィ法を用い、ITO電極をパターン形成する。基板をアルカリ性洗剤（LGL：横浜油脂製）で洗浄後、UV/オゾンプロセッサで表面の有機物汚れを光分解除去する。配向剤（AL-3046：JSR製）をフレキソ印刷法で任意のパターンに印刷する。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成する。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイストするような角度で、押し込み量が0.7mmになるように設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部はラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠をあける工程（プレカット工程と略称する）を行う。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄（30～60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水洗浄）を実施する。

【0047】R側基板にセルギャップを決定するプラスチック球状粒子のギャップ材（6.5μm粒径：XC650ナトコベイント製）を散布する。散布密度は300*

*±30個/mm²。F側基板にシール剤をスクリーン印刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒子としてAuがメッキされた7.0μm粒径のプラスチック粒子〔マイクロバルAU：Au-207（積水ファインケミカル製）〕をシール剤全体の2.0wt%配合し、500±30個/mm²の密度を得た。シール剤ブリベークは50℃2minで行った。上下基板をアライメントして重ね合わせた。重ね合わされた一対の基板はエアバッグ方式の加圧焼成器にセットし、3kgf/cm²の圧力で加圧し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。ベーク終了後、加圧焼成器をオープンの外に出し、1時間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。

【0048】次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する（一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため）。個々のセルに分割されたセルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、0.2torr環境で1時間以上真空保管した後に注入工程に進んだ。液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一が充分でないので、プレス（40kgf/セル）して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂（ハイロックUV581：東邦化成製）を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。注入口の汚れを取るため、洗剤（LC841：花王製）を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、85℃のオーブンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0049】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4096〔チッソ（株）製〕である。RC-4096のVthは1.33V、Δεが14.0である。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2時間

得られたパネルの信頼性は以下の下表3の通りであった。

【表3】

	電流値変化率(R/R ₀)	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	1.2倍	表示の異常なし
40℃90%500時間放置後	1.2倍	表示の異常なし

【0050】

主剤（エポキシ成分）

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ（株）エビコートYL-980〕	85重量部
アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成（株）グリシエールBPP350〕〔主成分は上記構造式（2）〕	15重量部
酸化チタン〔日本アエロジル（株）P-25〕	20重量部
無定形シリカ〔同上R-805〕	10重量部
シランカップリング剤（信越シリコン社KBM403）	5重量部

硬化剤（硬化剤成分）

2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリイソトリエチル-トリス（3-メルカプトプロピオナート）〔淀化学（株）〕	100重量部
2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノール	1.2重量部
酸化チタン〔日本アエロジル（株）P-25〕	20重量部
無定形シリカ〔同上R-805〕	10重量部

【0051】（シール剤評価結果）

* * 【表4】

混合後粘度	100Pa・s/2.5rpm/25℃
150℃ゲル化時間	268sec
硬化物T _g (DSC)	40℃

【0052】実施例2

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と硬化剤を93部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔チソ（株）RC-4087〕1.2ml中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗（以下、比抵抗と称す）と、保存前後のエポキシ硬化物の重量変化率（以下、膨潤率と称す）を測定した。その結果、抵抗は $1.9 \times 10^{10} \Omega \text{cm}$ 、膨潤率は1.00（膨潤せず）であった。

【0053】透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕のITO層をエッチング剥離した基板上にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件で硬化させ、その90度剥離強度（以下、剥離強度と称す）を測定したところ、320gf/5mmであり、剥離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着性は充分であった。

【0054】総厚105μmのベース材料がポリカーボネートフィルムで、裏面にSiO₂膜を設けた透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕を用い、フォトリソグラフィ法を用い、ITO電極をパターン形成する。基板をアルカリ性洗剤（LGL：横浜油脂製）で洗浄後、UV/オゾンプロセッサで表面の有機物汚れを光分解除去する。配向剤（AL-3046：JSR製）をフレキソ印刷法で任意のパターンに印刷す

る。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成する。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイストするような角度で、押し込み量が0.7mmになるように設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部はラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠をあける工程（ブレカット工程と略称する）を行う。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄（30～60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水洗浄）を実施する。

【0055】R側基板にセルギャップを決定するプラスチック球状粒子のギャップ材（6.5μm粒径：XC650ナトコベイント製）を散布する。散布密度は300±30個/mm²。F側基板にシール剤をスクリーン印刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒子としてAuがメッキされた7.25μm粒径のプラスチック粒子〔マイクロパールAU：Au-20725（積水ファインケミカル製）〕をシール剤全体の2.0wt%配合し、470±30個/mm²の密度を得た。シール剤ブリベークは85℃2minで行った（添加したPMMA粒子のゲル化開始温度は70℃付近である）。

【0056】上下基板をアライメントして重ね合わせた。重ね合わされた一対の基板はエアバッグ方式の加圧焼成器にセットし、3kgf/cm²の圧力で加圧し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。ベーク終了後、加圧焼成器をオープンの外に出し、1時

30

40

50

間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する（一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため）。個々のセルに分割されたセルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、0.2 torr環境で1時間以上真空保管した後に注入工程に進んだ。

【0057】液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一性が充分でないので、プレス（40kgf/セル）して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂（ハイロックUV581：東邦化成製）を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。＊

	電流値変化率(R/R ₀)	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	1.4倍	表示の異常なし
40℃90%500時間放置後	1.1倍	表示の異常なし

【0060】

主剤（エポキシ成分）

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ（株）エビコー
トYL-980〕 80重量部
アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成（株）グリシエールBPP35
0〕〔主成分は上記構造式（2）〕 20重量部
PMMA粒子 F351〔日本ゼオン（株）〕 5重量部
酸化チタン〔日本アエロジル（株）P-25〕 20重量部
無定型シリカ〔同上R-805〕 3重量部
シランカップリング剤（信越シリコン社KBM403） 5重量部

硬化剤（硬化剤成分）

2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリイソトリエチルトリス（3-メ
ルカプトプロピオナート）〔淀化学（株）〕 100重量部
2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノール 1.1重量部
酸化チタン〔日本アエロジル（株）P-25〕 20重量部
無定型シリカ〔同上R-805〕 10重量部

【0061】（シール剤評価結果）

【表6】

混合後粘度	115Pa・s/2.5rpm/25℃
150℃ゲル化時間	290sec
硬化物T _g (DSC)	38℃

【0062】実施例3

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下

＊圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。注入口の汚れを取るため、洗剤（LC841：花王製）を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、85℃のオープンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0058】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4087〔チッソ（株）製〕である。RC-4087のV_{th}は1.38V、Δεが12.4である。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2時間
得られたパネルの信頼性は以下の下表5の通りであった。

【0059】

【表5】

40 記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と硬化剤を86部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔チッソ（株）RC-4076〕1.2ml中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗（以下、比抵抗と称す）と、保存前後のエポキシ硬化物の重量変化率（以下、膨潤率と称す）を測定した。その結果、抵抗は $1.8 \times 10^{10} \Omega \text{cm}$ 、膨潤率は1.05（膨潤せず）であった。

50 【0063】透明導電性フィルム〔帝人（株）HA10

0-B200}のITO層をエッチング剥離した基板上にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件で硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称す)を測定したところ、 $355\text{ gf}/5\text{ mm}$ であり、剥離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着性は充分であった。総厚 $105\text{ }\mu\text{m}$ のベース材料がポリカーボネートフィルムで、裏面に SiO_2 膜を設けた透明導電性フィルム〔帝人(株)HA100-B200〕を用い、フォトリソグラフィ法を用い、ITO電極をパターン形成する。基板をアルカリ性洗剤(LGL:横浜油脂製)で洗浄後、UV/オゾンプロセッサで表面の有機物汚れを光分解除去する。配向剤(AL-3046:JSR製)をフレキシ印刷法で任意のパターンに印刷する。 85°C で溶剤乾燥し、 120°C で配向膜を焼成する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成する。ラビングは上下基板で液晶分子が 240° ツイストするような角度で、押し込み量が 0.7 mm になるように設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部はラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠をあける工程(プレカット工程と略称する。)を行う。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄($30\sim 60\text{ KHz}$ の超音波水洗浄と 1 MHz 近傍の周波数での水洗浄)を実施する。

【0064】R側基板にセルギャップを決定するプラスチック球状粒子のギャップ材($6.5\text{ }\mu\text{m}$ 粒径:XC650ナトコペイント製)を散布する。散布密度は $300\pm 30\text{ 個}/\text{mm}^2$ 。F側基板にシール剤をスクリーン印刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒子としてAuがメッキされた $7.25\text{ }\mu\text{m}$ 粒径のプラスチック粒子〔マイクロバルAU:Au-20725(積水ファインケミカル製)〕をシール剤全体の $2.0\text{ wt}\%$ 配合し、 $470\pm 30\text{ 個}/\text{mm}^2$ の密度を得た。シール剤ブリベークは $50^\circ\text{C}2\text{ min}$ で行った。

【0065】上下基板をアライメントして重ね合わせ *

*た。重ね合わされた一対の基板はエアバッグ方式の加圧焼成器にセットし、 $3\text{ kgf}/\text{cm}^2$ の圧力で加圧し、加圧保持状態で $60^\circ\text{C}7$ 時間のベークを実施した。ベーク終了後、加圧焼成器をオープンの外に出し、1時間室温で冷却し、基板の温度が 35°C の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに $120^\circ\text{C}2$ 時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、 0.2 torr 環境で1時間以上真空保管した後に注入工程に進んだ。

【0066】液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一性が充分でないので、プレス($40\text{ kgf}/\text{セル}$)して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂(ハイロックUV581:東邦化成製)を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。注入口の汚れを取るため、洗剤(LC841:花王製)を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、 85°C のオーブンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0067】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4087〔チッソ(株)製〕である。RC-4087の V_{th} は 1.38 V 、 $\Delta\epsilon$ が 12.4 である。シール剤の硬化条件は $60^\circ\text{C}5$ 時間+ $120^\circ\text{C}2$ 時間

得られたパネルの信頼性は以下の通りであった。

【0068】

【表7】

	電流値変化率(R/R_0)	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	1.7倍	表示の異常なし
40℃90%500時間放置後	1.3倍	表示の異常なし

【0069】

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ(株)エビコー
TYL-980〕 75重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成(株)グリシエール

BPP350〕〔主成分は上記構造式(2)〕

25重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株)P-25〕

20重量部

無定形シリカ〔同上R-805〕

10重量部

シランカップリング剤（信越シリコン社KBM403）

硬化剤（硬化剤成分）

2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリイソトリエチルトリス（3-メルカプトプロピオナート）〔淀化学（株）〕	100重量部
2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノール	1.2重量部
酸化チタン〔日本アエロジル（株）P-25〕	20重量部
無定形シリカ〔同上R-805〕	10重量部

【0070】（シール剤評価結果）

【表8】

混合後粘度	98Pa・s/2.5rpm/25℃
150℃ゲル化時間	310sec
硬化物T _g (DSC)	37℃

【0071】比較例1

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と硬化剤を93部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔チッソ（株）RC-4076〕1.2ml中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗（以下、比抵抗と称す）と、保存前後のエポキシ硬化物の重量変化率（以下、膨潤率と称す）を測定した。その結果、抵抗は $2.3 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 、膨潤率は1.15であった。透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕のITO層をエッチング剥離した基板上にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件で硬化させ、その90度剥離強度（以下、剥離強度と称す）を測定したところ、 $450 \text{ g f} / 5 \text{ mm}$ であり、基板表面との密着性は充分であった。

【0072】総厚105 μm のベース材料がポリカーボネートフィルムで、裏面に SiO_2 膜を設けた透明導電性フィルム〔帝人（株）HA100-B200〕を用い、フォトリソグラフィ法を用い、ITO電極をパターン形成する。基板をアルカリ性洗剤（LGL：横浜油脂製）で洗浄後、UV/オゾンプロセッサで表面の有機物汚れを光分解除去する。配向剤（AL-3046：JSR製）をフレキシ印刷法で任意のパターンに印刷する。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成する。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイストするような角度で、押し込み量が0.7mmになるように設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部はラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠をあける工程（ブレカット工程と略称する。）を行う。

5重量部

さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄（30～60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水洗浄）を実施する。

【0073】R側基板にセルギャップを決定するプラスチック球状粒子のギャップ材（6.5 μm 粒径：XC650ナトコベイント製）を散布する。散布密度は $300 \pm 30 \text{ 個} / \text{mm}^2$ 。F側基板にシール剤をスクリーン印刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒子としてAuがメッキされた7.25 μm 粒径のプラスチック粒子〔マイクロバルAU：Au-20725（積水ファインケミカル製）〕をシール剤全体の2.0wt%配合し、 $470 \pm 30 \text{ 個} / \text{mm}^2$ の密度を得た。シール剤ブリベークは50℃2minで行った。

【0074】上下基板をアライメントして重ね合わせた。重ね合わされた一対の基板はエアバッグ方式の加圧焼成器にセットし、 $3 \text{ kg f} / \text{cm}^2$ の圧力で加圧し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。ベーク終了後、加圧焼成器をオープンの外に出し、1時間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する（一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため）。個々のセルに分割されたセルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、0.2torr環境で1時間以上真空保管した後に注入工程に進んだ。液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一性が充分でないので、プレス（40kgf/セル）して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂（ハイロックUV581：東邦化成製）を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。注入口の汚れを取るため、洗剤（LC841：花王製）を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、85℃のオープンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0075】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4087〔チッソ（株）製〕である。R

C-4087の V_{th} は1.38V、 $\Delta\epsilon$ が12.4で *た。

ある。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2 【0076】

時間 【表9】

得られたパネルの信頼性は以下の下表9の通りであっ *

	電流値変化率(R/R_0)	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	2.5倍	表示ウス発生
40℃90%500時間放置後	2.0倍	表示ウス発生

【0077】

主剤

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ(株)エビコー
トYL-980〕 80重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成(株)グリシエール
PP300P〕〔主成分は上記構造式(1)、ビスフェノール骨格のない
エポキシ〕 20重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株)P-25〕 20重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕 10重量部

シランカップリング剤〔信越シリコン社KBM403〕 5重量部

硬化剤(硬化剤成分)

2,4,6-トリオキソ-1,3,5-トリイソトリエチルトリス(3-メ
ルカプトプロピオナート)〔淀化学(株)〕 100重量部

2,4,6-トリジメチルアミノメチルフェノール 1.2重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株)P-25〕 20重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕 10重量部

(シール剤評価結果)

【表10】

混合後粘度	90Pa·s/2.5rpm/25℃
150℃ゲル化時間	296sec
硬化物T _g (DSC)	29℃

【0078】

【効果】1. 請求項1

プラスチックフィルム基板に対する接着性と耐液晶性が良好なシール剤が得られ、またスクリーン印刷工法によるシール部分を形成でき、良好な信頼性を有する液晶表示素子が達成できる。接着性に関しては、特にシール剤が接するベースフィルム基板上的コート膜の厚さを薄くしても、接着できるシール剤が提供される。

2. 請求項2

さらに接着性と耐液晶性を向上し、かつ周辺材料の影響を受けやすい、低電圧、高 $\Delta\epsilon$ の液晶を用いても、消費電流値の変化が少なく、上下導通部の接続信頼性が良好な高信頼性液晶表示装置が達成できるシール剤が提供される。

3. 請求項3

接着性と耐液晶性を向上し、かつ連続スクリーン印刷を

可能にし、シール部の直進性が良好な、外観品質の優れた液晶表示装置が得られるシール剤が提供される。

4. 請求項4

30 接着性と耐液晶性を向上し、かつ可使時間とシールベーク工程のベーク時間の両者のバランスをとり、工程でのトラブル(シール剤が固まらない、室温で硬化が進みすぎ、粘度が変化し、シール幅がばらつく等)を未然に防ぐシール剤が提供される。

5. 請求項5

基板への接着性と耐液晶性およびパネル信頼性の両者を達成するシール剤が提供される。特に上下導通部の信頼性を確保するシール剤が提供される。

6. 請求項6

40 高分子粒子(PMMA粒子)を添加することにより、硬化時の粘度低下を防ぎ、シール部の直進性を向上させ、パネル外観品質の向上ができるシール剤が提供される。

7. 請求項7

コアシェル型PMMA粒子の使用により、上記第6項記載の効果に加えて、シール強度を向上させるシール剤が提供される。

8. 請求項8

前記効果を奏する液晶表示装置が提供される。

9. 請求項9

50 極薄型、極軽量のLCDパネルを搭載された携帯機器が

実用化でき、異形表示も可能なLCD搭載の携帯機器の用途が拡大する液晶表示装置が提供される。

10. 請求項10

基板への接着性と耐液晶性およびシール部の直進性を高め、外観品質を向上した液晶表示装置の製造法が提供される。

11. 請求項11

基板への接着性と耐液晶性および上下導通部の接続信頼性を安定化させることが可能となる液晶表示装置製造法が提供される。

【図面の簡単な説明】

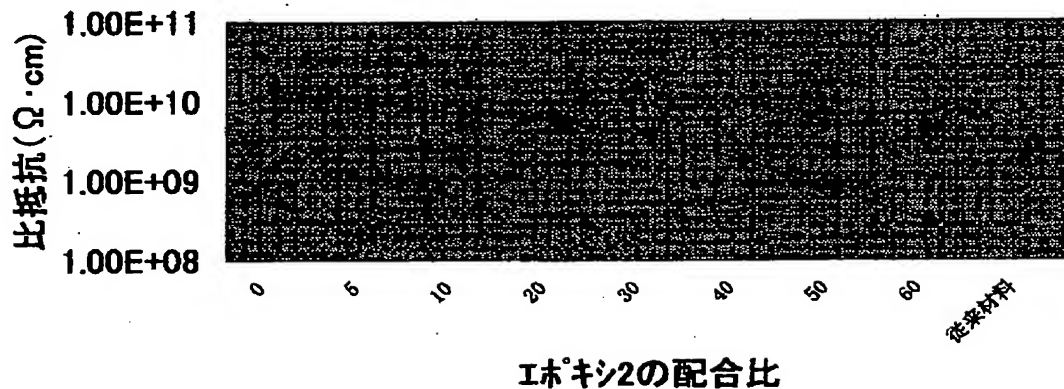
【図1】エポキシ2の配合比と液晶の比抵抗変化の関係を示す図である。

【図2】エポキシ2の配合比と接着強度の関係を示す図である。

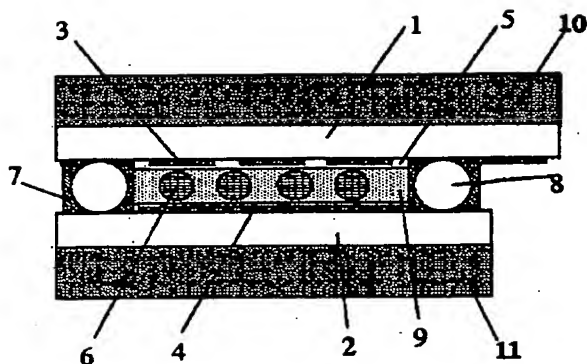
*

【図1】

液晶の比抵抗変化



【図3】

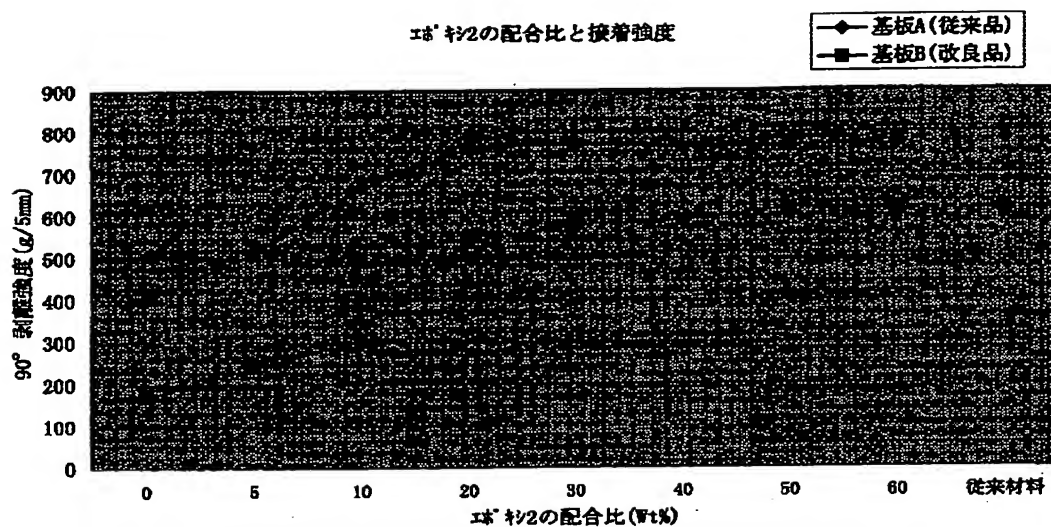


*【図3】本発明の液晶表示装置の1例の模式的断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板（プラスチックフィルム）
- 2 基板（プラスチックフィルム）
- 3 ITO電極
- 4 ITO電極
- 5 配向膜
- 6 ギャップ材（スペーサー）
- 7 シール剤
- 8 上下導通部
- 9 液晶
- 10 偏光板
- 11 偏光板

【図2】



BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード (参考)

C 0 9 K 3/10

C 0 9 K 3/10

Z

G 0 2 F 1/1333

5 0 0

G 0 2 F 1/1333

5 0 0

G 0 9 F 9/00

3 4 3

G 0 9 F 9/00

3 4 3 Z

9/30

3 0 9

9/30

3 0 9